

社團法人中華民國工商協進會 函

地址：台北市復興南路一段390號13樓

聯絡人：李宇寶

電話：02-27070111 #144

電子郵件：shelly@cnaic.org

受文者：台灣半導體產業協會

發文日期：中華民國113年2月1日

發文字號：工商際字第1130000152號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本會舉辦「2024台日(九州)經貿論壇-強化半導體及創新領域新鏈結」，敬邀貴單位派員參加，並請惠予協助推介活動訊息，至紉公誼。

說明：

- 一、本會為促進台日間更全面、更深化之經濟合作，並加強雙方在半導體及創新領域之交流，特與日本九州經濟連合會、九州半導體數位創新協會..等六機構，共同於113年3月12日14時(台北時間)假台北國際會議中心，同步與日本福岡會場連線，邀請日本及台灣重要之產、官、學專家，分享台日經濟新動向、營商獎勵政策及合作案例，歡迎踴躍報名參加，發掘商機；現場並備有中、日語即席翻譯。
- 二、論壇除邀請雙方中央及地方政府官員演講外，並特別邀請日立先端科技(該公司深耕台灣且設立半導體技術開發中心)、閎康科技(日本MA-tek株式會社，第一個隨台積電赴日本熊本縣設點的台灣半導體檢測企業)、研華科技(日本Advantech株式會社，工業電腦IoT製造大廠，並與福岡縣合作系統開發)，以及台北市日本工商會等，分享各自在台、日營運之實務經驗，以期促成更多商機及深化台日產業合作。

<https://cnaic.org/news/d460fb>報名。

副本：臺北駐日經濟文化代表處

第2頁，共2頁

中華民國工商協進會

2024 台日(九州)經貿論壇-強化半導體及創新領域新鏈結

本會為促進台日半導體及其他產業、創新領域之合作交流，訂於113年3月12日(星期二)14時假台北國際會議中心與日本福岡會場連線，邀請日本及台灣重要之產、官、學專家，共同分享台日投資合作經驗，歡迎踴躍報名參加，發掘商機；並備有中、日語即席翻譯。

日期：2024年3月12日(星期二) 14:00-17:20

台北會場：台北國際會議中心4樓貴賓廳(台北市信義路五段1號)

日本會場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 天神スカイホール

主辦單位：中華民國工商協進會、九州經濟國際化推進機構、九州經濟連合會、日本貿易振興機構福岡貿易情報中心、九州半導體數位創新協會

支持單位：台北市日本工商會

議程：

13:30-14:00	報到	
14:00-14:05	開幕致詞 I：	中華民國工商協進會 吳東亮 理事長
14:05-14:10	開幕致詞 II：	九州經濟連合會 倉富純男 會長
14:10-14:45	專題演講： 1. 台灣經濟發展現況 2. 九州商業及投資環境 3. 特色產業及產業振興活動	1. 經濟部國際貿易署 江文若署長 2. 九州經濟產業局 藤原晋一 國際部部長 3. 九州半導體數位創新協議會 藤井博信 事務局長
14:45-16:00	案例分享 I： 1. JETRO 提供支援政策及案例 2. 九州地方政府提供支援政策及案例 3. 台灣產業園區介紹與優惠支持措施 4. 台灣地方政府可提供的支持案例	1. 日本貿易振興機構 森則和 地域統括所長(九州・沖繩) 2. 北九州市、福岡市、熊本縣 3. 經濟部產業園區管理局 楊伯耕 局長 4. 台北市投資服務辦公室 吳思慧 營運總監 5. 桃園市政府經發局 張誠 局長
16:00-16:10	休憩	
16:10-17:10	案例分享 II： 台日企業投資動向及合作案例	1. 台北市日本工商會 村田溫 常務理事(瑞穗銀行台北支店長) 2. 日立先端科技 獅々堀兼三 事業發展策略長/首席執行長督導 3. 閎康科技(日本 MA-tek 株式會社)新事業開發部 長谷川文哉 部長 4. 研華科技(日本 Advantech 株式會社)
17:10-17:20	交流互動	中華民國工商協進會 黃教漳副理事長

報名表

公司名稱：		地址：	
姓名	職稱	聯絡電話	E-mail

備註：本場講座免收費用，有意參加者請於3月5日(星期二)前直接點擊網址 <https://cnaic.org/news/d460fb> 或掃描 QR-code 至活動頁面，線上完成報名。或填妥本報名表，傳真至 02-2707-0977 並以電話確認(02-2707-0111#144 國際業務處李宇寶專員)，本會保有活動報名最終審核之權利；若舉辦當日遇天然災害停止上班上課，本活動將停止舉辦。本會為推動節能減碳，現場不提供瓶水，請自行攜帶環保杯具。

